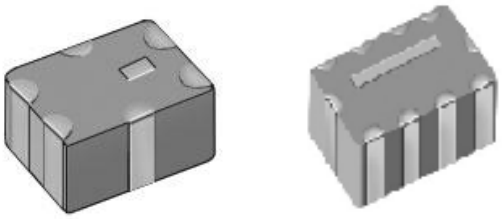
1. 適用範囲

ESD 保護素子に適用します。
LXES11DAA2-135
LXES21DAA4-136
LXES11DAA2-137
LXES21DAA4-138
LXES21DAA4-140



2. 品番構成

（例）LXES　11　D　AA　2 – 135
　　①　②　③　④　⑤　⑥

① 識別記号 (LXES = ESD 保護デバイス)
② サイズ記号

単位 : mm

Code	Dimension
11	1.25 x 1.0
21	2.0 x 1.25

③ 種類 (D :コモンモード ESD フィルター)
④ 管理記号
⑤ チャンネル数
⑥ 個別記号

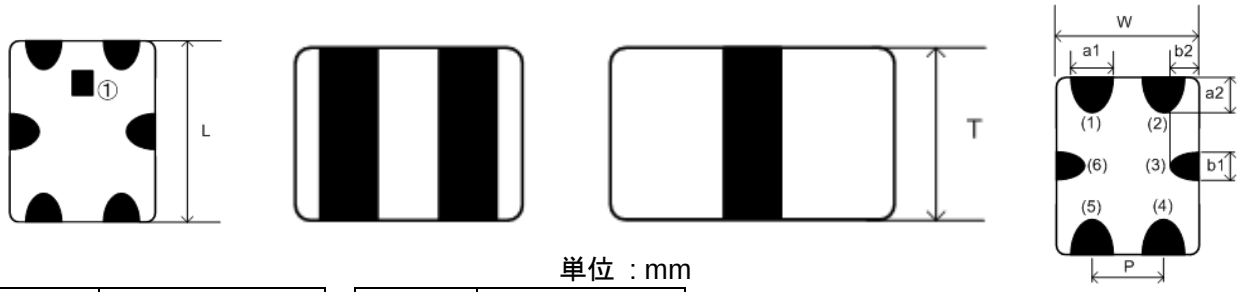
RoHS準拠
Halogen free

3. 構成･寸法図

3-1　外形寸法

LXES11D series

Top View　　Side View 1　　Side View 2　　Bottom View



単位 : mm

記号	寸法
L	1.25 +/-0.1
W	1.0 +/-0.1
T	0.75 +/-0.1
a1	0.3 +/-0.1

記号	寸法
a2	0.25 +/-0.15
b1	0.2 +/-0.1
b2	0.2 +/-0.15
p	0.55 +/-0.05

LXES21D series

Top View　　Side View 1　　Side View 2　　Bottom View

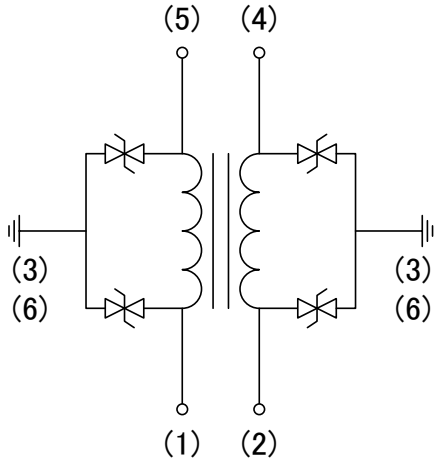
単位 : mm

記号	寸法
L	2.0 +/-0.1
W	1.25 +/-0.1
T	0.80 +0.1/-0.05
a1	0.25 +/-0.1

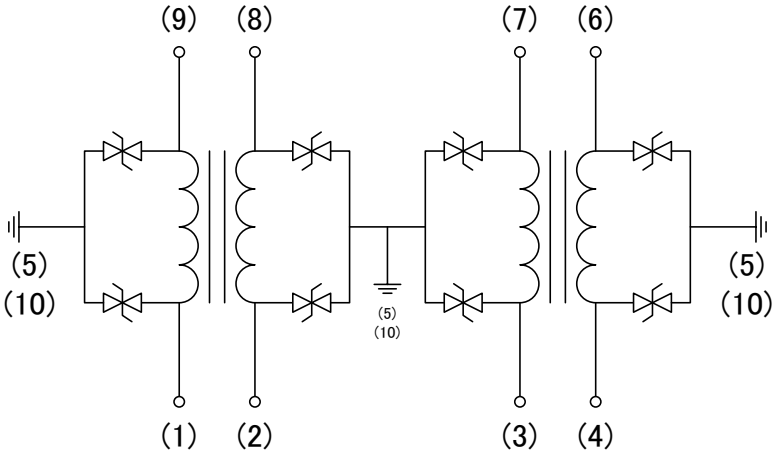
記号	寸法
a2	0.2 +/-0.15
b1	0.25 +/-0.1
b2	0.2 +/-0.15
p	0.5 +/-0.05

3 - 2　等価回路

LXES11D series



LXES21D series



3 – 3　製品重量

製品名	重量 [mg]
LXES11D series	3.0
LXES21D series	7.1

4. 電気的性能

4－1　定格

Parameter	Rating	Unit
Rated Voltage	5	V
Rated Current	60	mA
Operating Temperature	-40 to +85	℃
Storage Temperature	-40 to +85	℃

4 - 2　電気的特性(Ta=25℃)

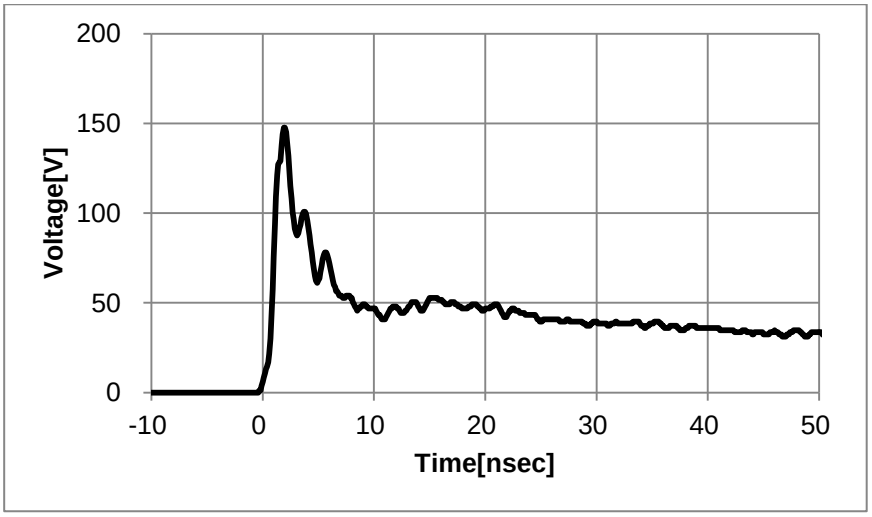
P/N	Parameter	Conditions	MIN	TYP	MAX	Units
LXES11DAA2-135 LXES21DAA4-136	Common mode impedance	@100MHz		60		Ω
	DC Resistance			3		Ω
	Capacitance	1MHz、Vbias=0V		0.4		pF
	ESD per IEC 61000-4-2 (Air)		-15		15	kV
	ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)		-15		15	kV

P/N	Parameter	Conditions	MIN	TYP	MAX	Units
LXES11DAA2-137 LXES21DAA4-138	Common mode impedance	@100MHz		35		Ω
	DC Resistance			2		Ω
	Capacitance	1MHz、Vbias=0V		0.4		pF
	ESD per IEC 61000-4-2 (Air)		-15		15	kV
	ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)		-15		15	kV

P/N	Parameter	Conditions	MIN	TYP	MAX	Units
LXES21DAA4-140	Common mode impedance	@100MHz		90		Ω
	DC Resistance			4		Ω
	Capacitance	1MHz、Vbias=0V		0.4		pF
	ESD per IEC 61000-4-2 (Air)		-15		15	kV
	ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)		-15		15	kV

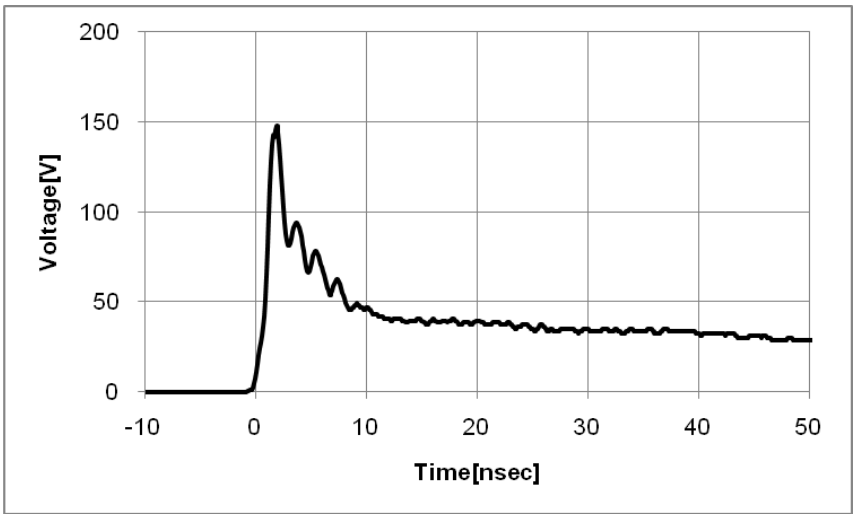
4 - 3　代表データ

LXES11DAA2-135



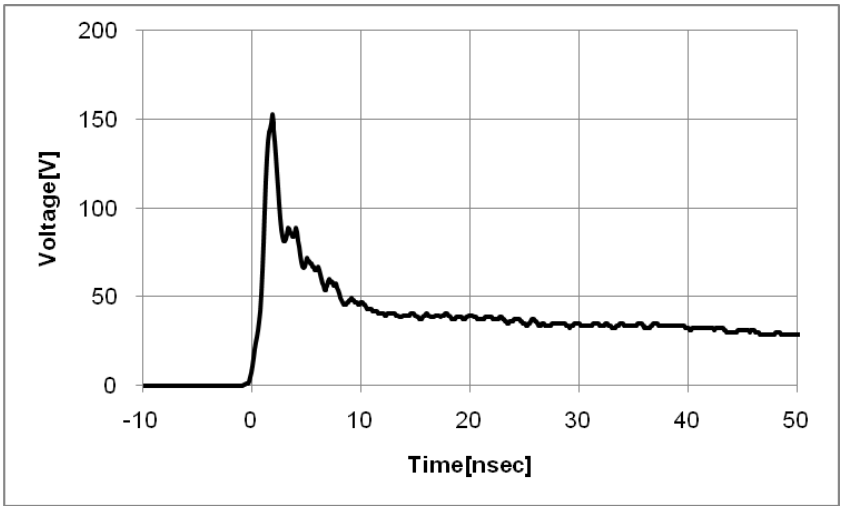
ESD 波形 (IEC61000-4-2：8kV 接触条件)

LXES21DAA4-136



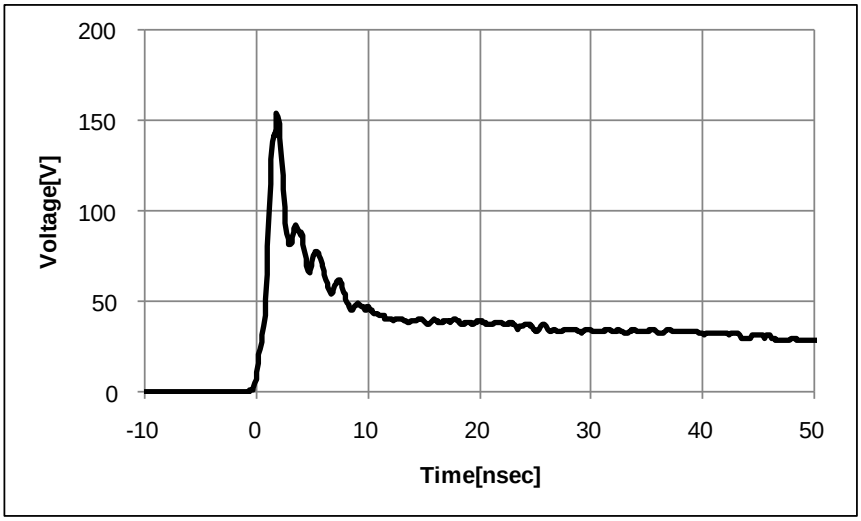
ESD 波形 (IEC61000-4-2：8kV 接触条件)

LXES11DAA2-137



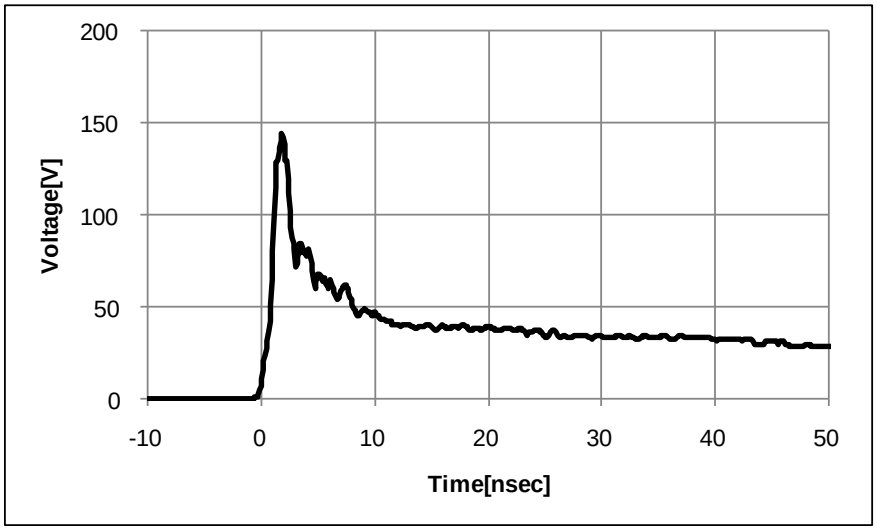
ESD 波形 (IEC61000-4-2：8kV 接触条件)

LXES21DAA4-138



ESD 波形 (IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

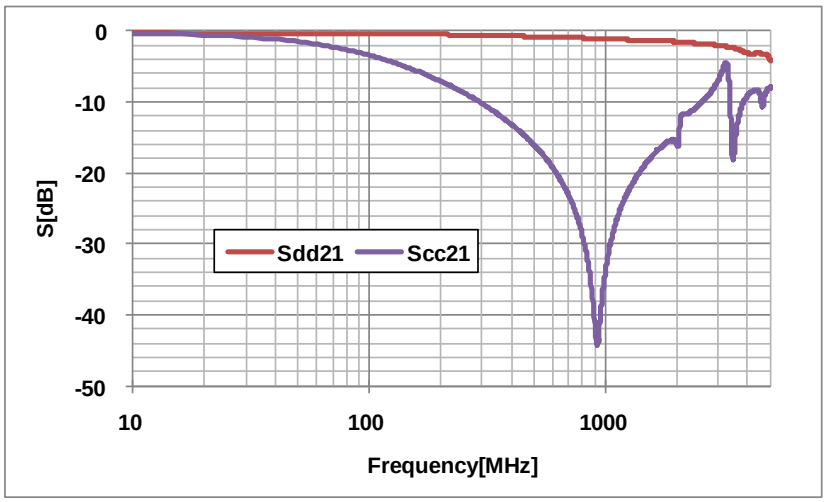
LXES21DAA4-140



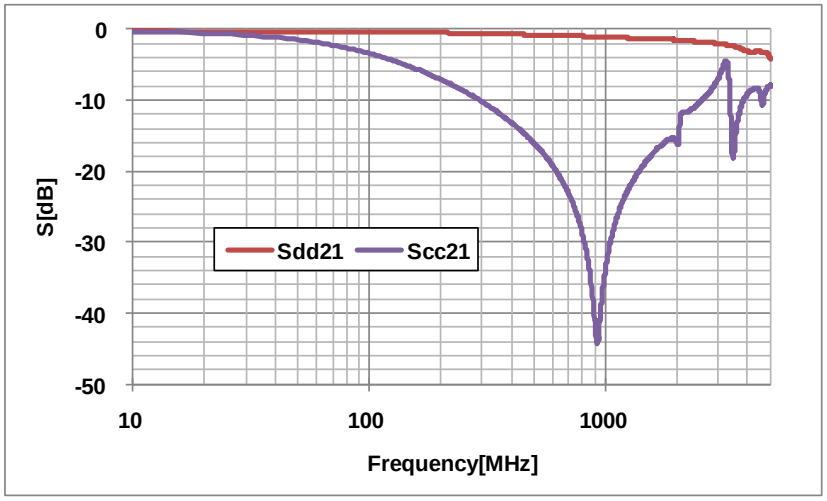
ESD 波形 (IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

S パラメータ

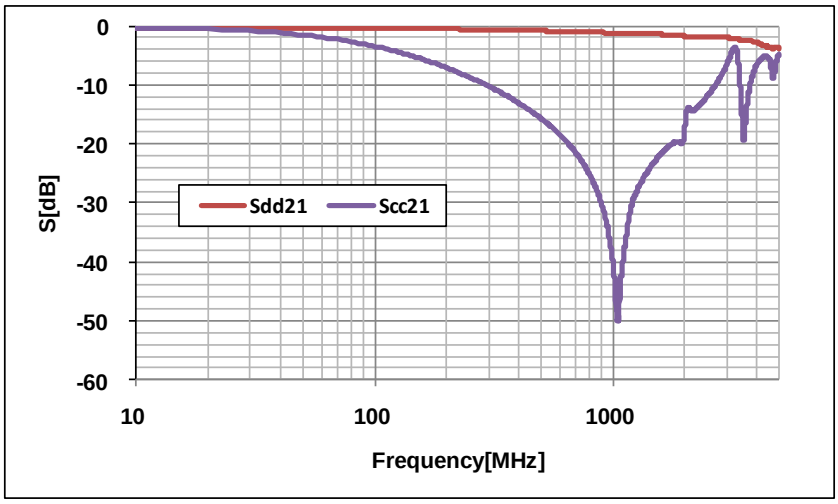
LXES11DAA2-135



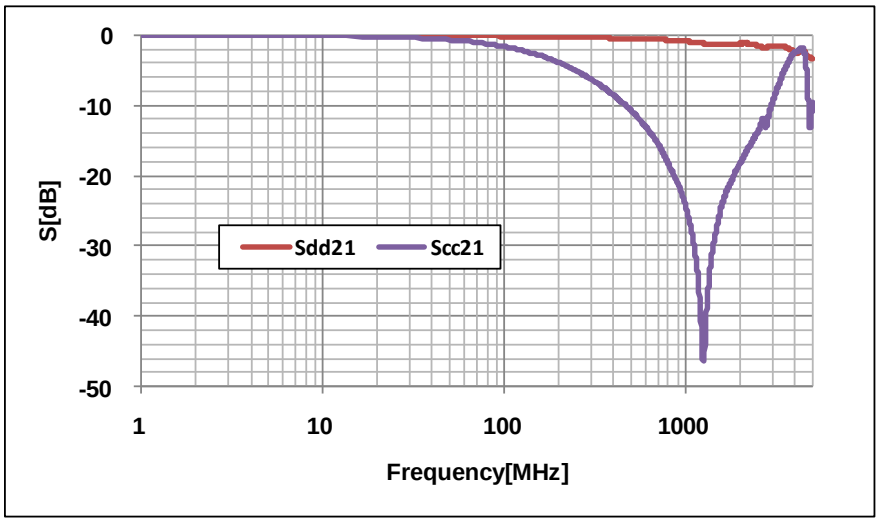
LXES21DAA4-136



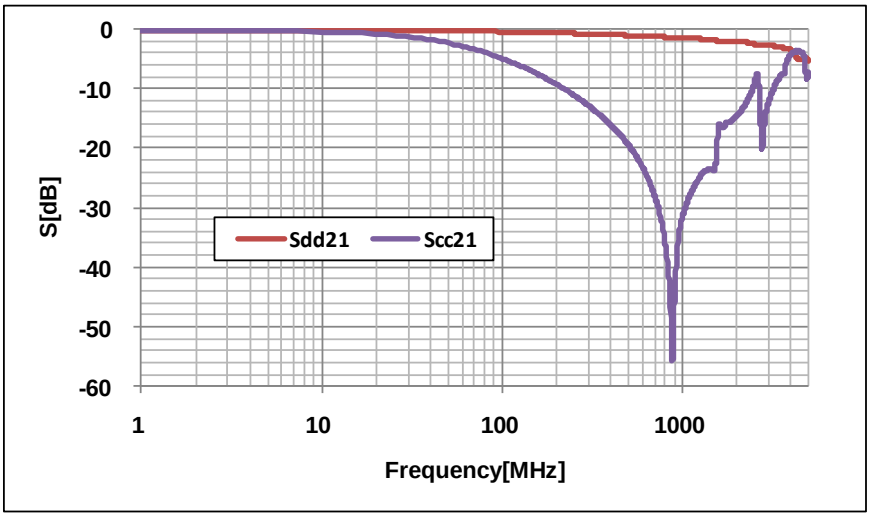
LXES11DAA2-137



LXES21DAA4-138

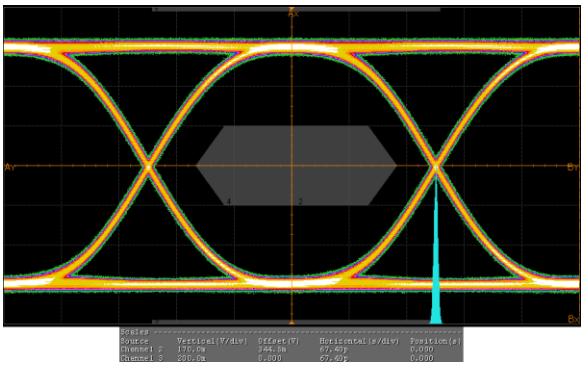


LXES21DAA4-140

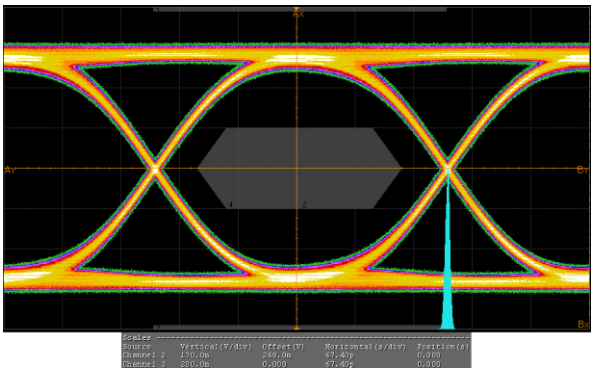


Signal Integrity HDMI 1080P 48bit

0ohm

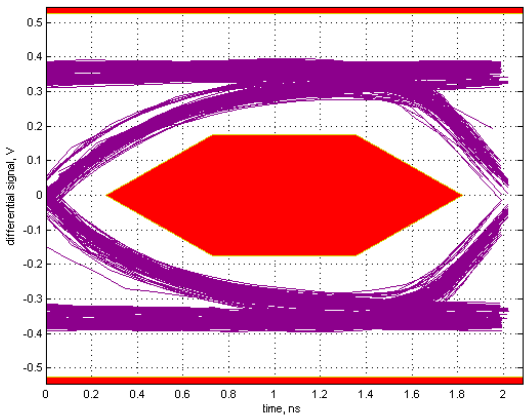


w/t LXES11DAA2-135

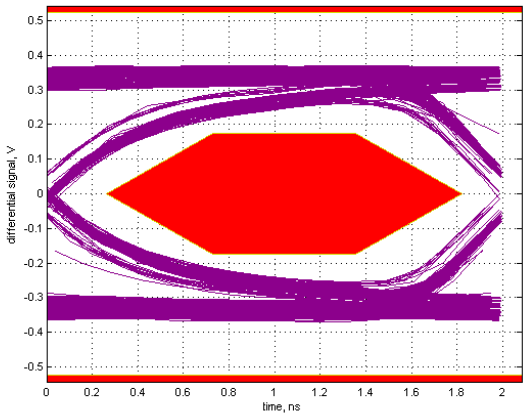


Signal Integrity USB2.0

0ohm

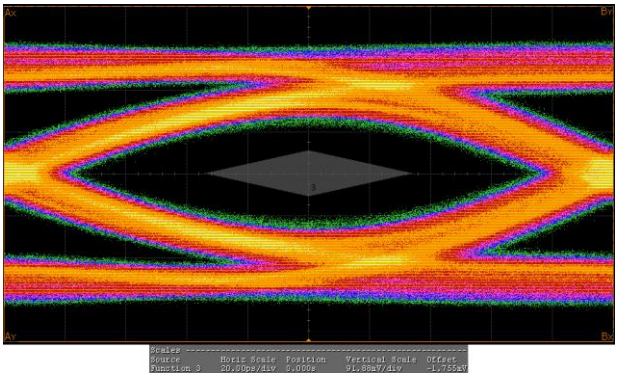


w/t LXES11DAA2-135

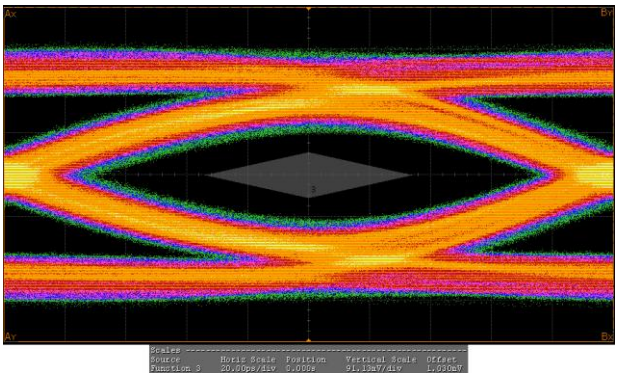


Signal Integrity USB3.0

0ohm

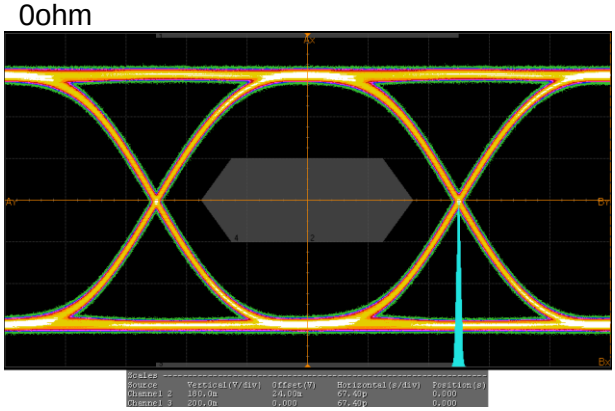


w/t LXES11DAA2-135

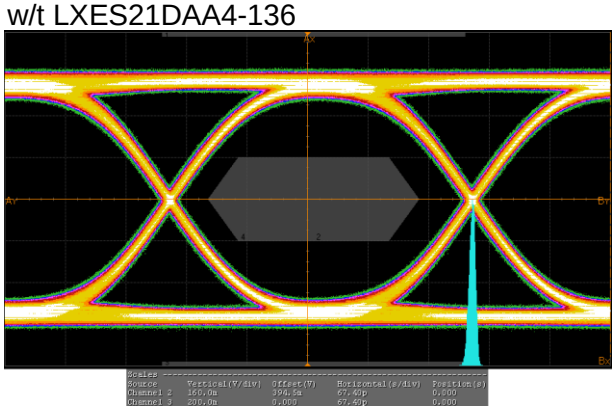


Signal Integrity HDMI 1080P 48bit

0ohm

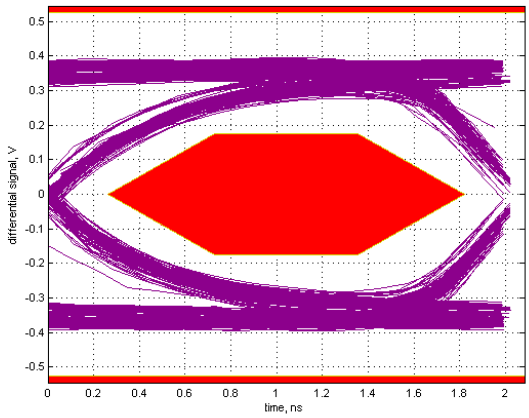


w/t LXES21DAA4-136

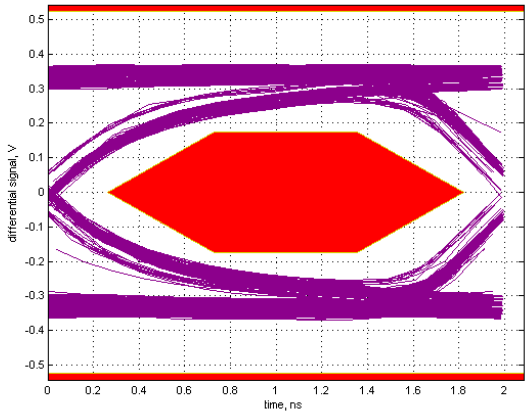


Signal Integrity USB2.0

0ohm

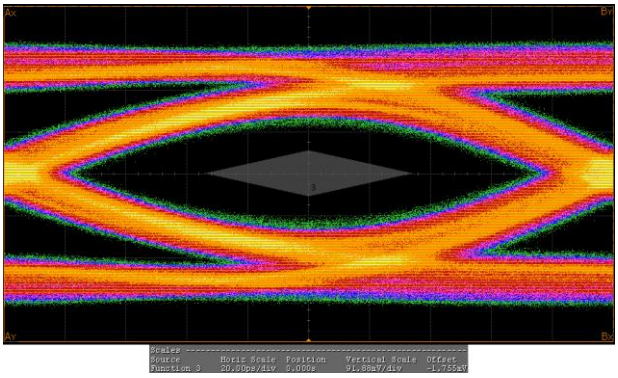


w/t LXES21DAA4-136

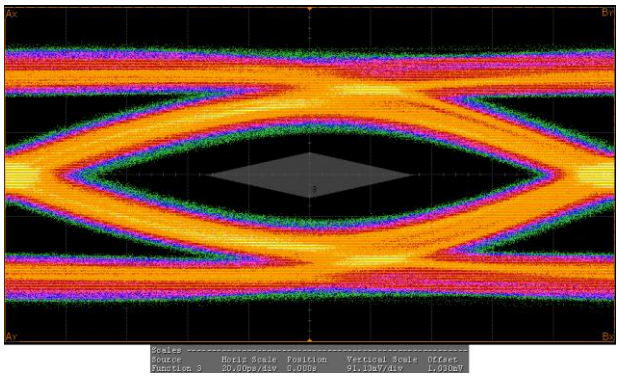


Signal Integrity USB3.0

0ohm

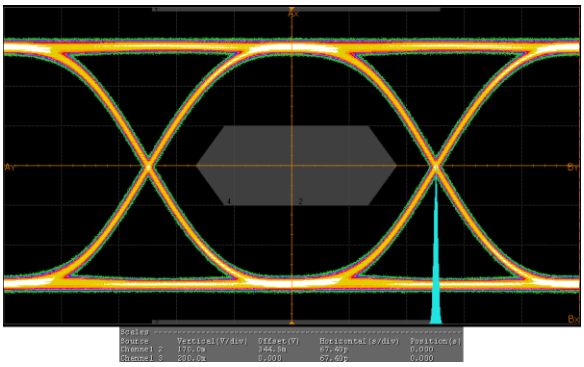


w/t LXES21DAA4-136

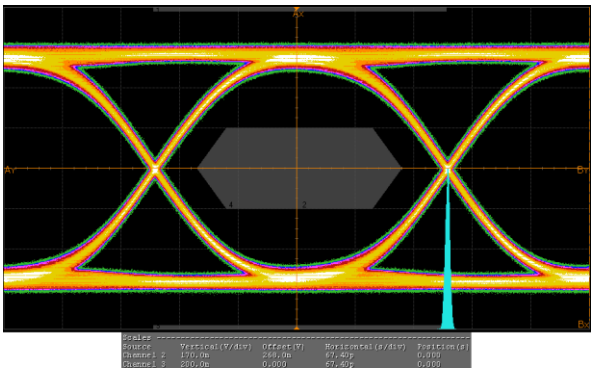


Signal Integrity HDMI 1080P 48bit

0ohm

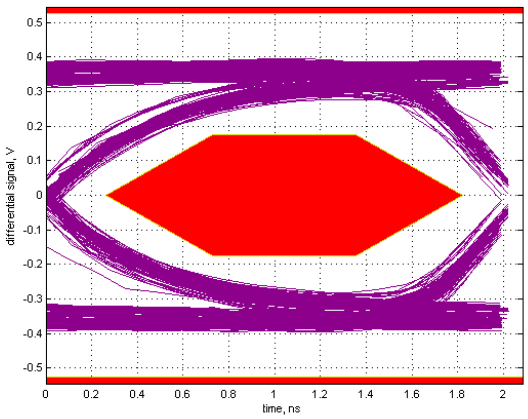


w/t LXES11DAA2-137

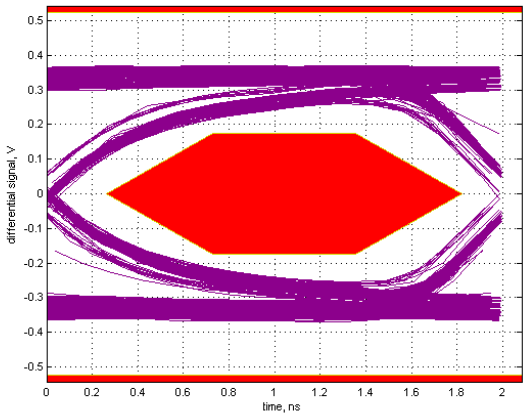


Signal Integrity USB2.0

0ohm

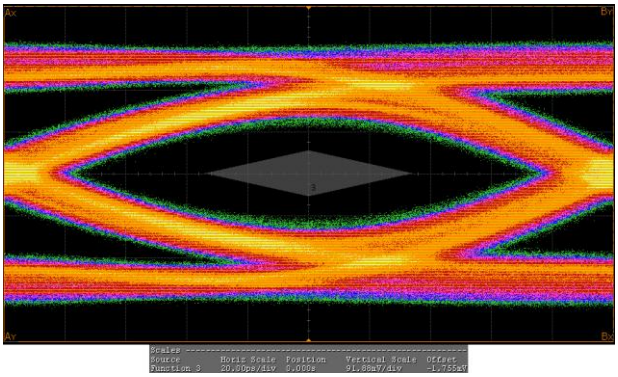


w/t LXES11DAA2-137

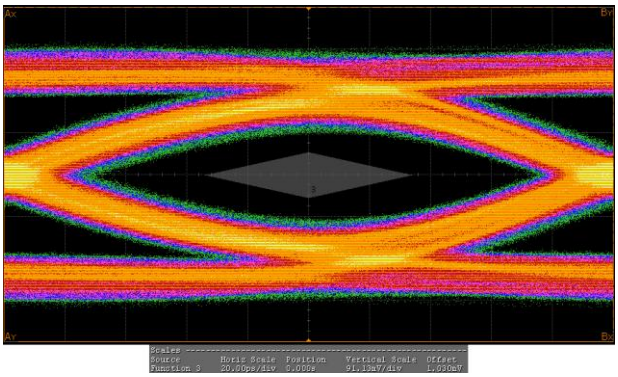


Signal Integrity USB3.0

0ohm

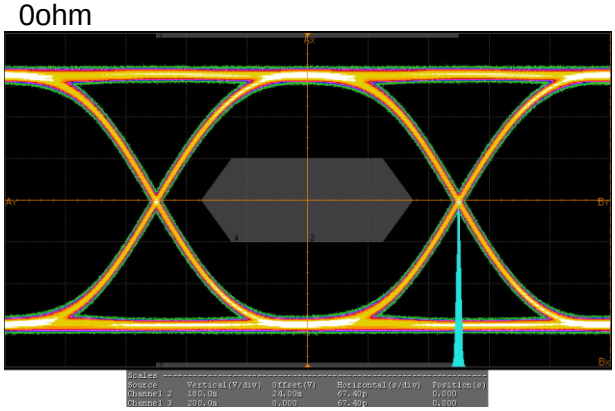


w/t LXES11DAA2-137

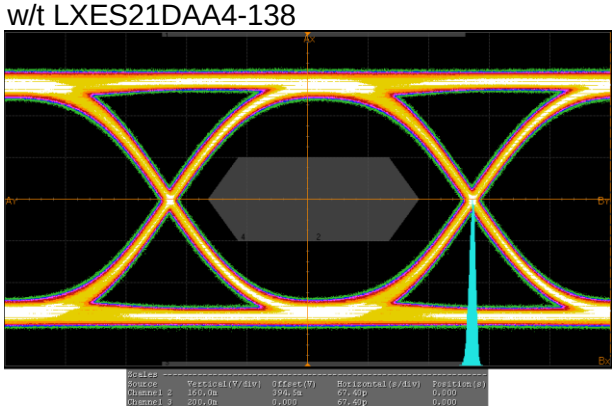


Signal Integrity HDMI 1080P 48bit

0ohm

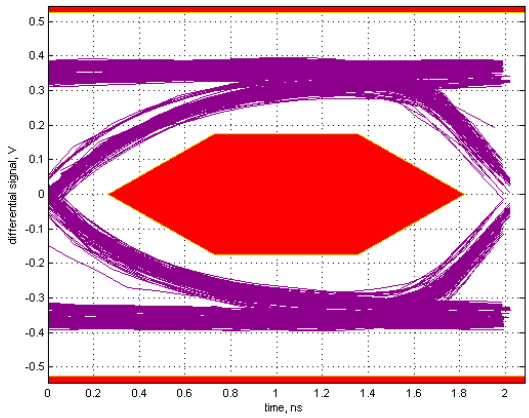


w/t LXES21DAA4-138

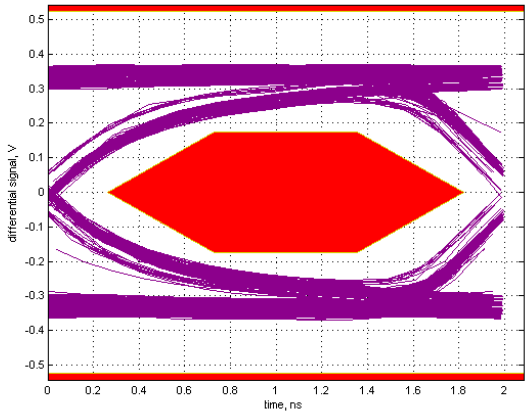


Signal Integrity USB2.0

0ohm

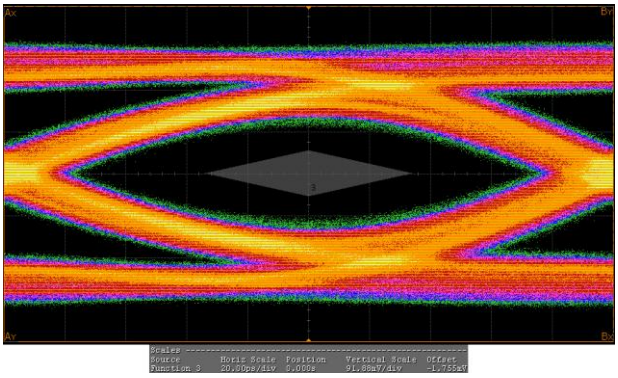


w/t LXES21DAA4-138

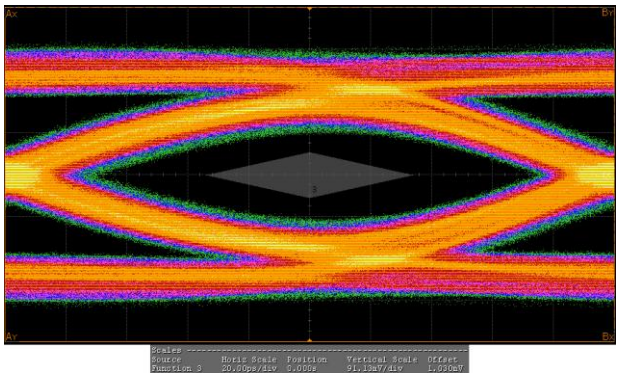


Signal Integrity USB3.0

0ohm

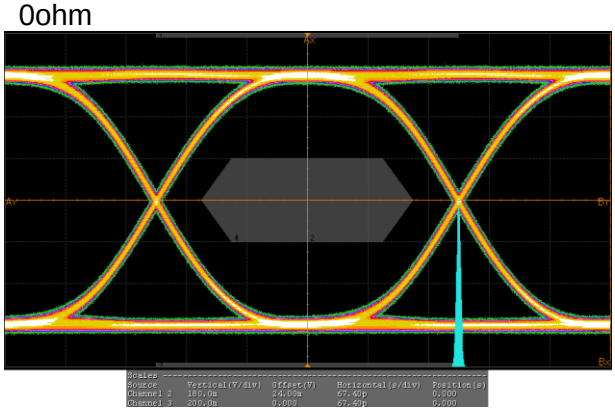


w/t LXES21DAA4-138

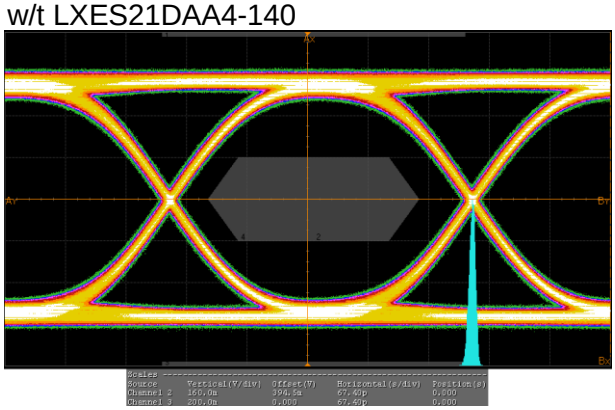


Signal Integrity HDMI 1080P 48bit

0ohm

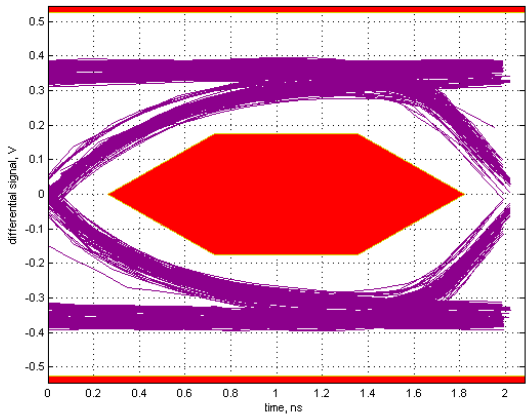


w/t LXES21DAA4-140

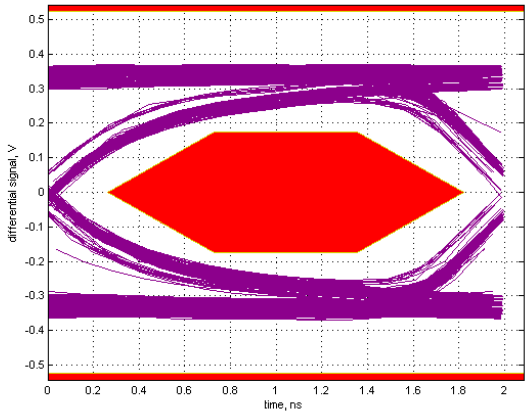


Signal Integrity USB2.0

0ohm

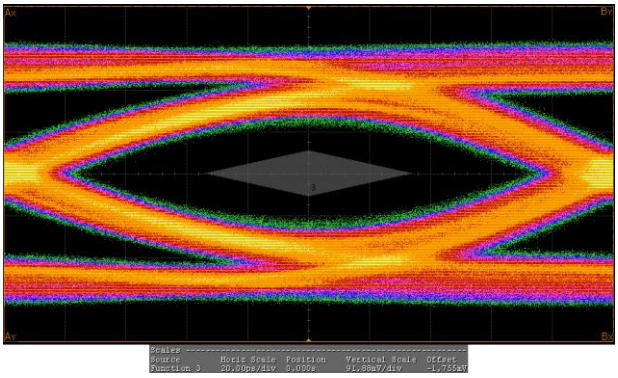


w/t LXES21DAA4-140

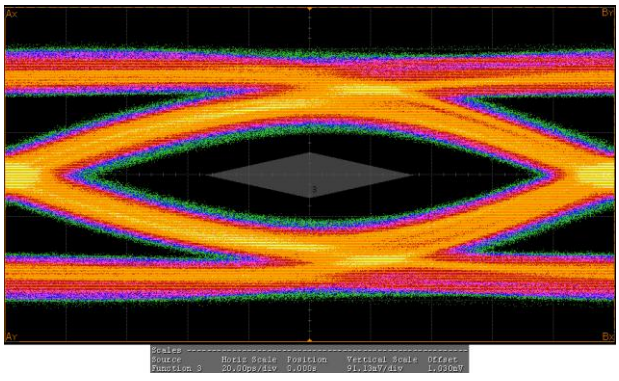


Signal Integrity USB3.0

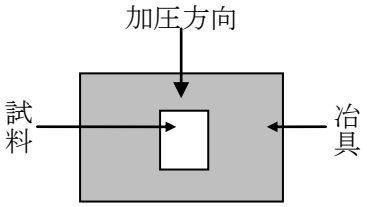
0ohm



w/t LXES21DAA4-140

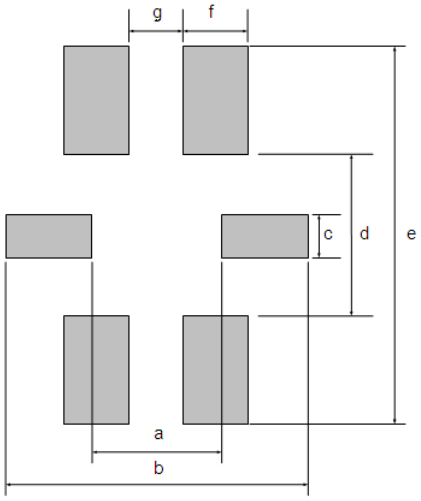


5. 信頼性試験結果

No.	項　　目	規　　格　　値	試験方法	数量	結果 (NG 数)
1	耐振性	・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。	試料を付図 1 のランドパターンを有する試験治具にはんだ付けする。 周波数:10～2000 Hz (4min) 加速度:20G 振幅幅:1.5mm 互いに垂直なる 3 方向に各 2h ずつ行う。	22	G (0)
2	耐衝撃性		試料を付図 1 の試験治具にはんだ付けする。 ﾊﾟﾙｽ波形　: 正弦半波 ﾋﾟｰｸ加速度:14,700 m/s^2 時　　間　:0.3 ms 試験回数　:3 回	22	G (0)
3	たわみ		試料を付図 2 の試験治具にはんだ付けする。 たわみ量:1.6mm	22	G (0)
4	端子電極固着力	限界値が 5N 以上を満足すること。	試料を下図試験治具にはんだ付けし、荷重速度約 0.5 mm/s で加圧治具を用いて、外部電極が剥離または、デバイスが破壊するまで荷重を加える。加圧方向は、下図の L 方向とする。  	22	G (0)
5	はんだ付け性	・端子電極の 3/4 以上に切れ目なく、はんだが付着すること。	予熱:150 ℃, 60s はんだの種類:Sn-3.0Ag-0.5Cu ﾌﾗｯｸｽ:ﾛｼﾞﾝのｴﾀﾉｰﾙ溶液(25 wt%) はんだ温度:245±5 ℃ 浸せき時間:3±0.5 s 浸せき位置:端子電極が隠れるところまで。	22	G (0)
6	はんだ耐熱性 (ﾘﾌﾛｰ)	・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。 ・4－2項の電気的特性を満足すること。	予熱温度:150～180 ℃ 予熱時間:90±30s ﾋﾟｰｸ温度:260℃、-0/+5℃ 上記条件で 2 回行い、常温常湿に取り出し 24 h 後に測定する。	22	G (0)

<table>
<tr><th>No.</th><th>項　　目</th><th>規　格　値</th><th>試験方法</th><th>数量</th><th>結果
(NG 数)</th></tr>
<tr><td>7</td><td>高温放置</td><td rowspan="4">・外観に著しい異常がないこと。
・寸法規格値を満足すること。
・4－2項の電気的特性を満足すること。</td><td>温　　度:85±2 ℃
試験時間:1000+2/−0 h
放置時間:2～24h</td><td>22</td><td>G
(0)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>温度ｻｲｸﾙ</td><td>試験条件:下表を 100 サイクル
放置時間:2～24h
<table>
<tr><th>段階</th><th>温 度
(℃)</th><th>時 間
(min)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>最低使用
温度+0/−3℃</td><td>30±3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>最高使用
温度+3/−0℃</td><td>30±3</td></tr>
</table></td><td>22</td><td>G
(0)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>高温高湿放置</td><td>温　　度:85±2 ℃
湿　　度:80～90 %RH
試験時間:1000+48/−0 h
放置時間:2～24h</td><td>22</td><td>G
(0)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>低温放置</td><td>温　　度:−40±2 ℃
試験時間:1000+2/−0 h
放置時間:2～24h</td><td>22</td><td>G
(0)</td></tr>
</table>

付図.1
推奨ランドパターン
LXES11D series



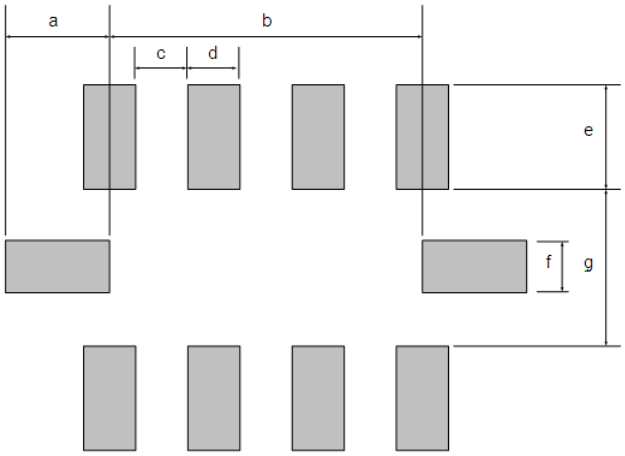
単位 : mm

記号	サイズ
a	0.6
b	1.4
c	0.2
d	0.75

記号	サイズ
e	1.75
f	0.3
g	0.25

・ランドパターン設計は参照値です。貴社製造条件でのご確認をお願いします。

LXES21D series



単位: mm

記号	サイズ
a	0.5
b	1.5
c	0.25
d	0.25

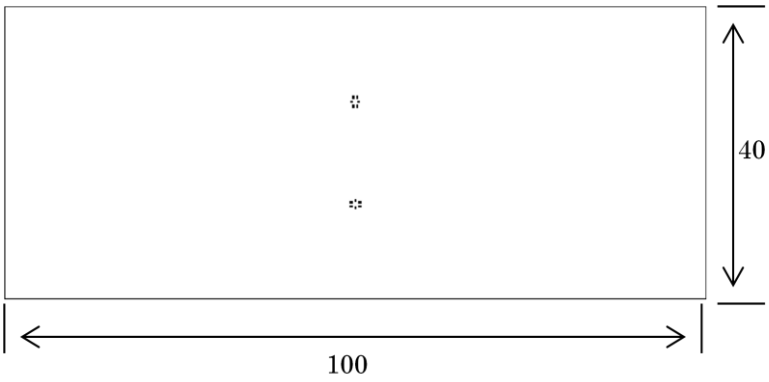
記号	サイズ
e	0.5
f	0.25
g	0.75

・ランドパターン設計は参照値です。貴社製造条件でのご確認をお願いします。

付図.2

試験用基板

単位(mm)



■ ランド

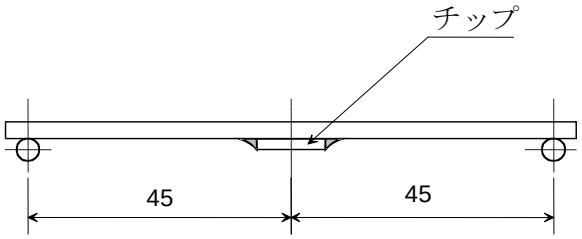
ランド寸法は付図.1 による

ガラスエポキシ片面基板 t＝1.6mm

銅箔 35μm以上

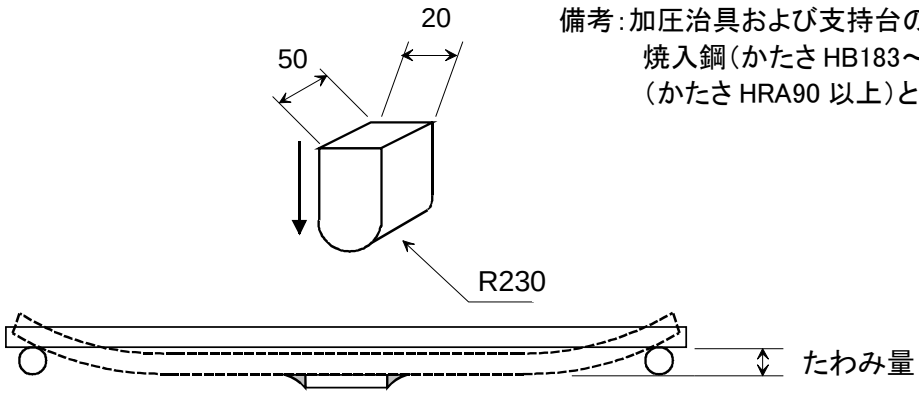
取り付けた状態

単位(mm)



試験方法

単位(mm)

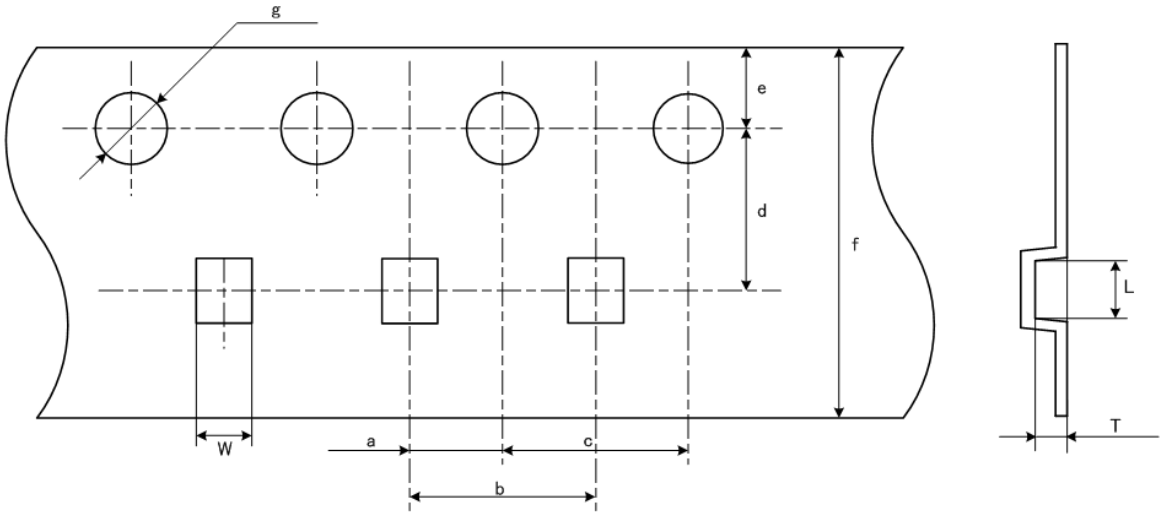


備考:加圧治具および支持台の材質は原則として
焼入鋼(かたさ HB183～255)または超硬
(かたさ HRA90 以上)とします。

6. 梱包仕様

(1) LXES11D series

テーピング寸法図



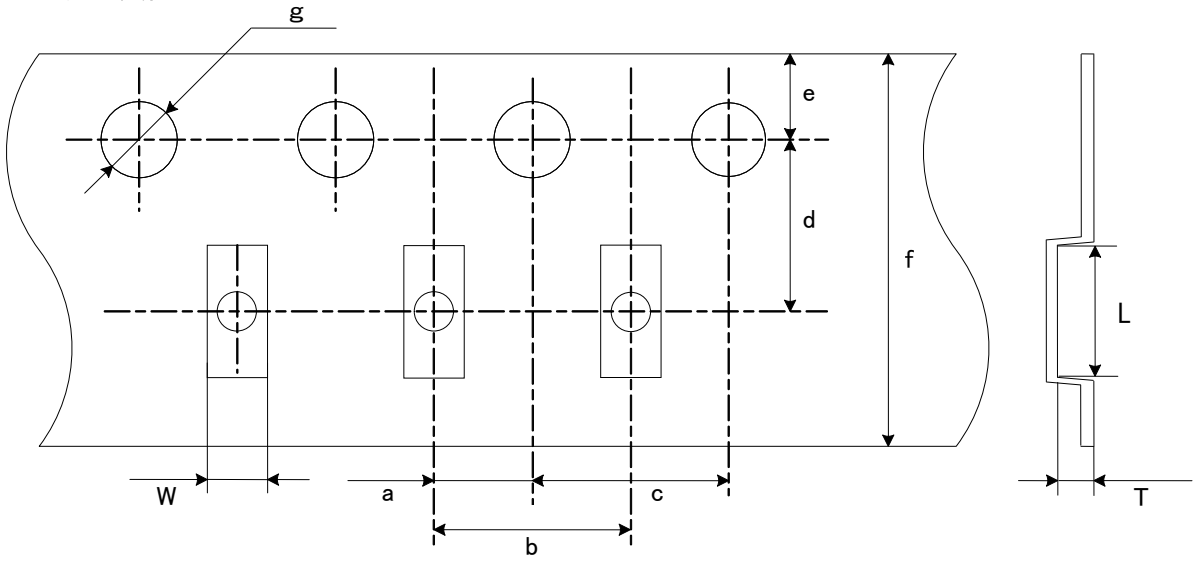
単位 ：mm

記号	サイズ
L	(1.40)
W	(1.20)
T	1.03 max
a	2.00 +/-0.05
b	4.00 +/-0.1

記号	サイズ
c	4.00 +/-0.1
d	3.50 +/-0.05
e	1.75 +/-0.10
f	8.00 +/-0.2
g	φ 1.55+/-0.05

(2) LXES21D series

テーピング寸法図

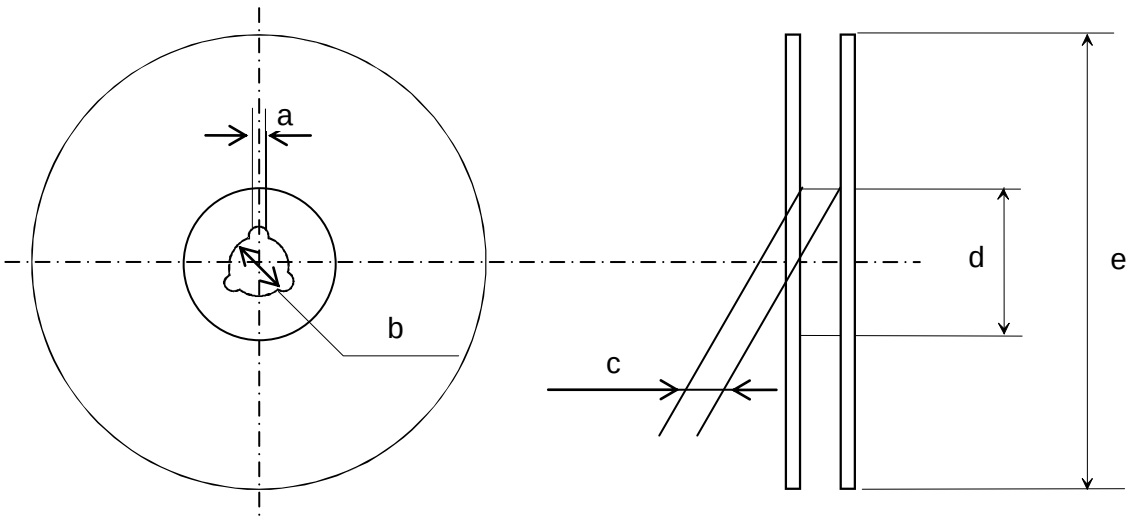


単位 ：mm

記号	サイズ
L	(2.25)
W	(1.45)
T	1.1 max
a	2.00 +/-0.05
b	4.00 +/-0.1

記号	サイズ
c	4.00 +/-0.1
d	3.50 +/-0.05
e	1.75 +/-0.10
f	8.00 +/-0.2
g	φ 1.55+/-0.05

(3) リール寸法図



単位 : mm

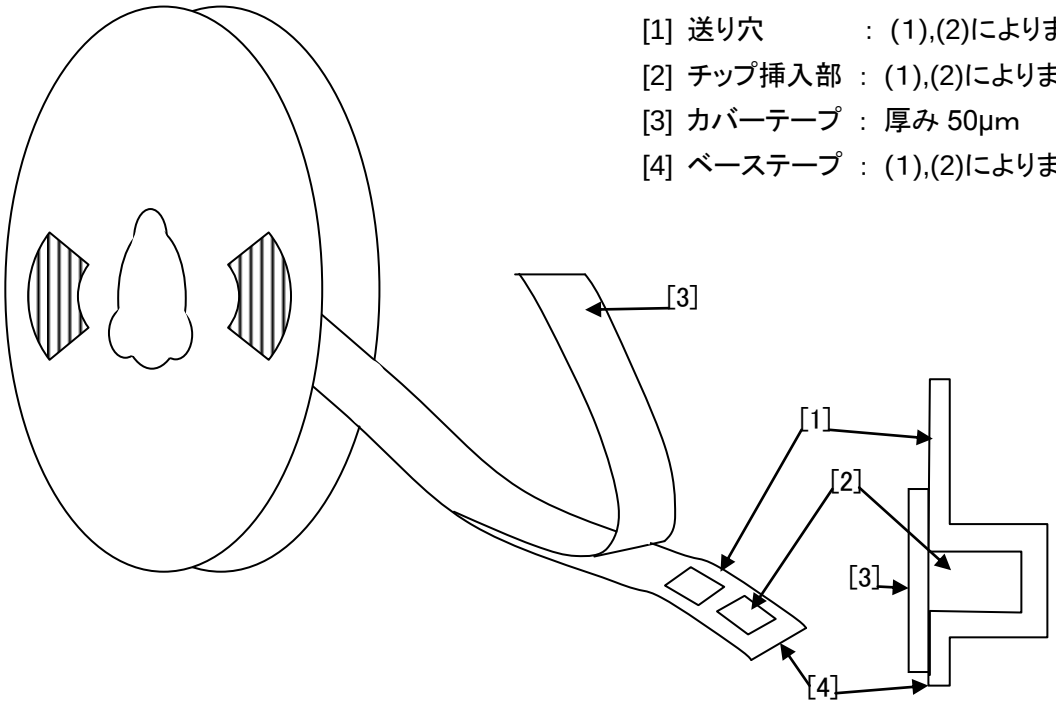
記号	a	b	c	d	e
サイズ	2.0+/-0.5	φ13.0+/-0.2	9.0+1.0/-0	φ60+1.0/-0	φ180+0/-1.5

(4) 1リールあたりのチップ数量（最小発注単位）

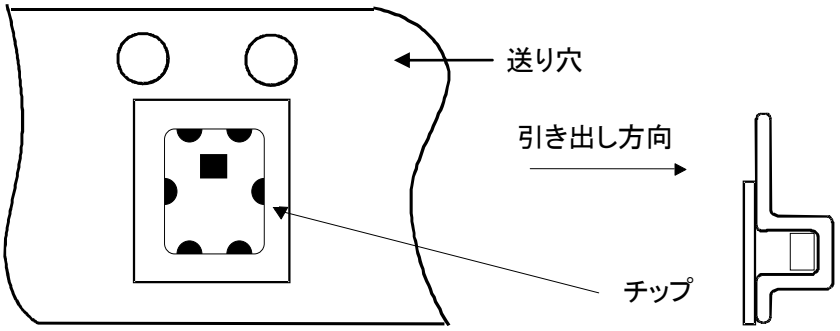
製品名	pcs / reel
LXES11D series	3,000
LXES21D series	3,000

(5) テーピング図

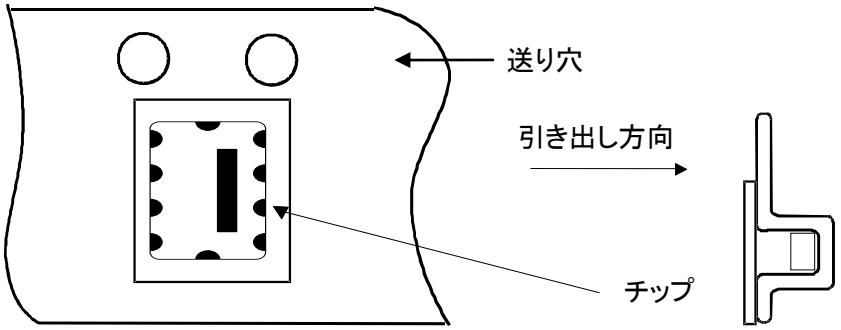
[1] 送り穴　　：(1),(2)によります
[2] チップ挿入部：(1),(2)によります
[3] カバーテープ：厚み 50μm
[4] ベーステープ：(1),(2)によります



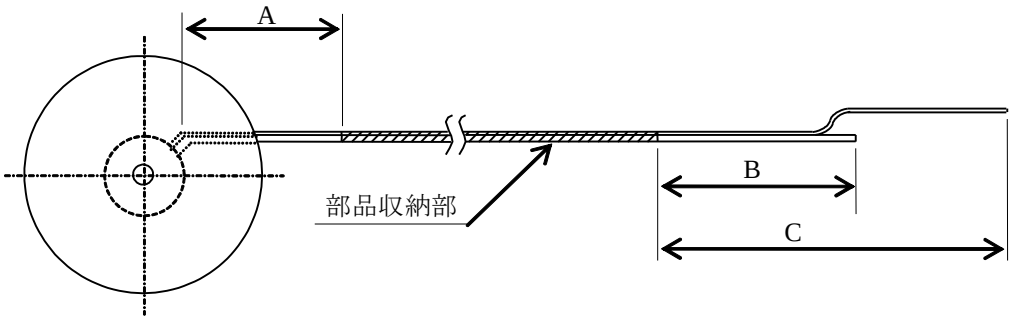
LXES11DAA2-135



LXES21DAA4-136



(6) テープのリーダー部およびテーラー部

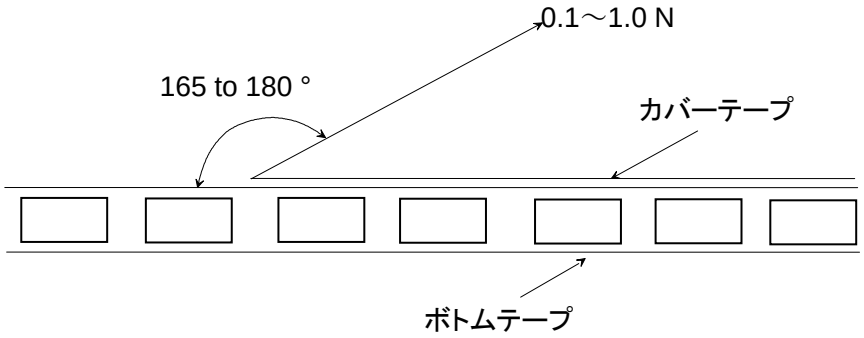


Symbol	Items	Ratings(mm)
A	トレイラー部空部	160 以上
B	リーダー部空部全体	100 以上
C	リーダー部全体	400 以上

(7) テープのテーピングは、右巻きとします。
（テープの先端を手前に取り出したとき、送り穴が右側となります。

(8) 包装材料:ベーステープ　　…樹脂製
リール　　…樹脂製
ベーステープ, リール, トップテープは帯電防止処理加工を施しております。

(9) カバーテープの剥離強度は、0.1～1.0N以下です。
この時の剥離方法は、下図の通りです。



使用上の注意

1. 貯蔵・保管上の注意:

・外部電極のはんだ付け性を損なわないため、製品の貯蔵・保管に際しては、次の事項を守って下さい。

・保管環境は、周囲温度15～35℃、湿度45～75%RHで保管して下さい。
(梱包材料は、40℃を超えますと変形することがあります。)
・大気中に硫黄や塩素などを含んだ腐食性ガスの存在しないところに保管して下さい。
・御社受領後、6カ月以内に使用して下さい。 6カ月以上を経過したものは、使用前に、はんだ付け性を確認した上で使用して下さい。

当製品は MSL=1 に相当します。(JEDEC J-STD-020 に準拠)
防湿梱包非対応となります。

2. 取り扱い上の注意

・過度の押圧、衝撃により製品が破壊することがありますので、輸送時や取り扱い時にはご注意ください。

・製品の電極が傷ついたり、かけたりしますと性能が変化する可能性がありますので、取り扱いにはご注意下さい。また、素手で端子等を触りますと、半田付け性低下の原因となりますので、素手で製品に触ることのないようご注意下さい。

3. 基板設計(ランド寸法)

・グランド端子は、全てグランドパターンに接続してご使用下さい。標準的なランド寸法は付図.1 の通りです。
・当推奨ランド, パターン寸法は、弊社の標準のものです。実機実装状態では、周辺のシールド・その他部品の配置およびパターンの引き方・グランドの取り方・グランドの強さ・NC端子の取り付けランドの有無・寸法・基板の種類・厚みなどにより特性が変動する場合があります。
・付図.1 のランド以外でご使用になる場合は、必ず実機実装状態での特性を確認して下さい。

4. チッププレーサーによる機械衝撃について

・当チップ部品を基板に実装される際、吸着ノズル機構部分などが摩耗していると、チップ部品に異常な衝撃が加わり、チップ部品を破壊することがあります。この種のトラブルを未然に防止するためにも、実装機に推奨されている定期メインテナンスを実施して下さい。 位置決めのための機械的チャッキングはおこわないで下さい。

5. はんだ付け条件

・リフローおよびコテによるはんだ付けは、はんだ耐熱保証回数を超えて行わないでください。
・はんだ温度と部品表面の温度差（△T）が下表の範囲となるよう十分な予熱を行って下さい。また、取り付け後、溶剤への浸漬などより急冷される場合は、温度差が 100℃以内となるよう配慮して下さい。
当製品は、上記はんだ付け条件以外で使用される場合、製品に損傷を与える場合がございます。（外部電極くわれ、クラックなど）当条件以外でご使用になる場合は、あらかじめ弊社にご連絡下さい。

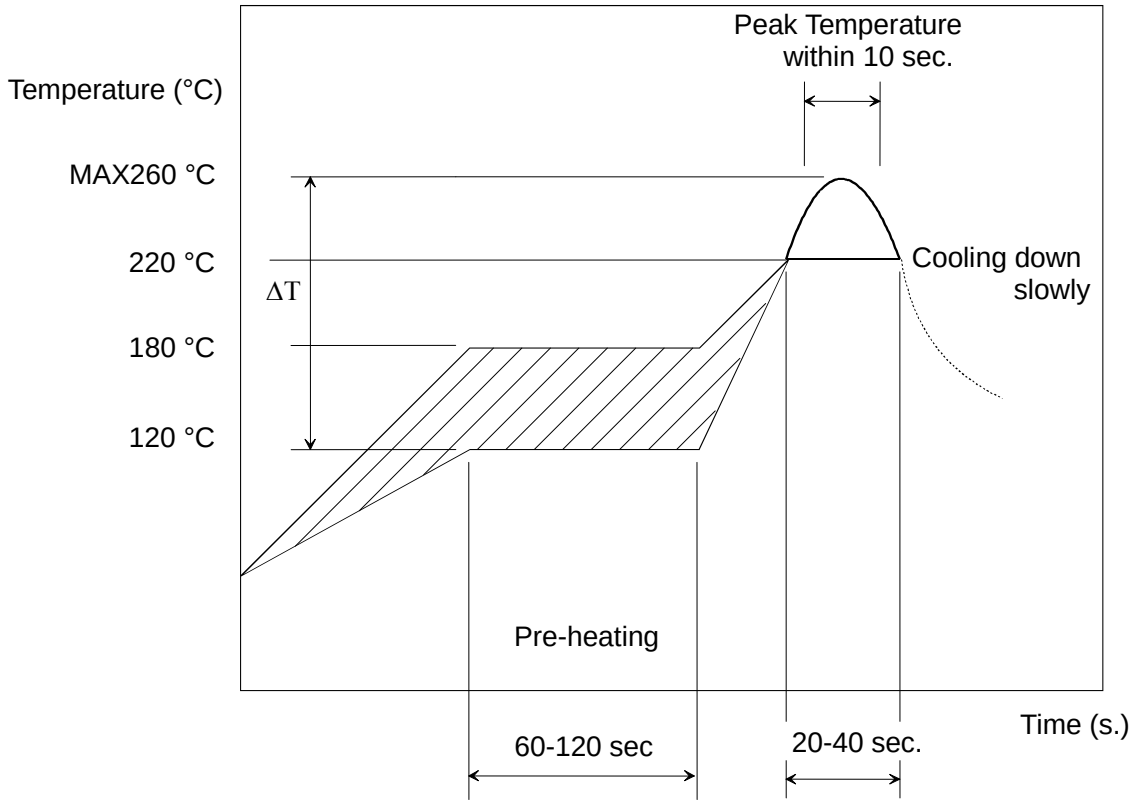
はんだ付け方法	Temperature
コテ付け法	ΔT≦130℃
リフロー法	

・但し、コテ付けの場合のはんだコテは、下表条件にてご使用下さい。

コテの種類 / 項目	セラミック・ヒータ
はんだコテのワット数	18W 以下
コテ先温度	350℃以下
接触時間	3 秒以内

・コテ先の直径：φ 3.0mm以下のコテをご使用下さい。
・はんだ付けの際はコテ先が直接製品に触れない様にして下さい。

リフローはんだ付け条件

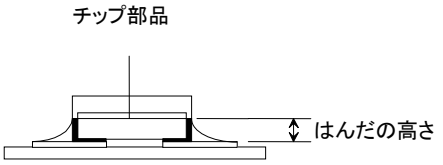


・フラックスをご使用になる場合は、ロジン系のフラックスまたは、塩素含有率 0.2wt%以下の弱活性フラックスを使用して下さい。また、製品の周囲にフラックスの残渣が残らないようにご使用下さい。 フラックス残渣により特性劣化、絶縁抵抗の低下の可能性があります。

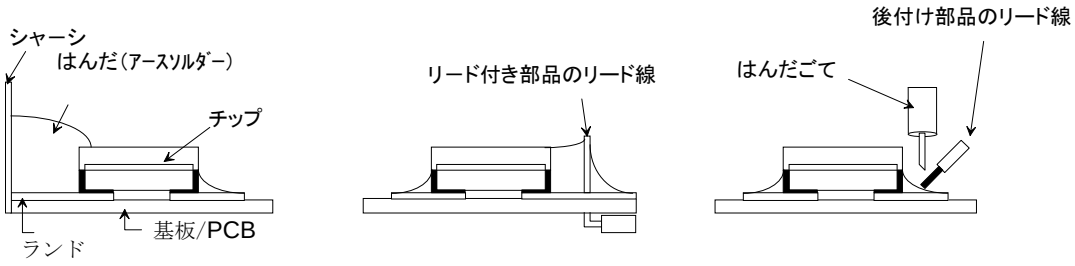
・はんだ盛量

はんだが外部電極の端面部になめらかに 0.2～0.5mmまで上がっていることをご確認下さい。
はんだ盛量がこれより少ない時や多すぎる時は、機械的強度の劣化や電気的性能の変動が起きる場合があります。

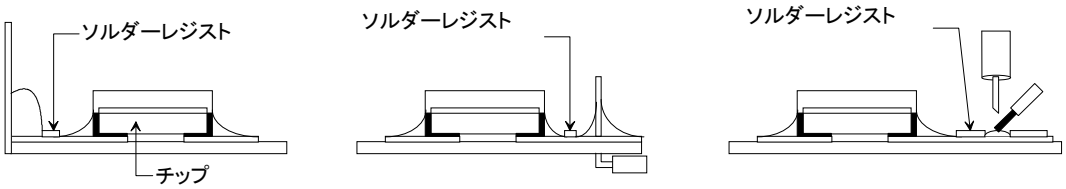
はんだ盛量



〈避けたい事例 〉



〈改善事例 〉



6. 洗浄

洗浄は行えません。無洗浄タイプのフラックス等のご使用をお願いいたします。.

7. 使用について

・当製品は一般的環境下（常温・常湿・常圧の雰囲気内）で使用される電子機器等でのご使用をもとに設計しておりますので、これに類する環境下でのご使用には問題ありません。しかし、以下に示します環境でご使用されますと、当製品が劣化し、感電や焼損の原因となります。
  - ・特殊ガス雰囲気（Cl2、NH3、SOX、NOX など）
  - ・揮発性、引火性のあるガス雰囲気
  - ・塵埃の多い環境
  - ・水が直接かかる環境、結露しやすい環境、直射日光が当たる環境、凍結する環境。

・当製品のご使用にあたって前項に示す事柄の可能性のある場合には、あらかじめ弊社までご相談下さい。
・当製品に静電気を加えると劣化及び破壊を生じる事がありますので、組立、測定作業時静電気や過電圧が加わらないよう十分配慮の上、御使用下さい。
・いかなる場合であっても、本製品の不具合により、人命、身体への損害およびその他の重大な損害の発生が予見される場合は、下記の方法でフェールセーフ設計への配慮を十分に行い、安全性を確保をお願いします。
  ① 保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する
  ② 冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

8. 許容入力電圧・電流

当製品は、当納入仕様書で規定した許容入力電圧、電流の範囲内でご使用下さい。
範囲を超えてご使用になりますと、劣化・発熱・破壊の恐れがあり、短時間では耐えられてもその後の信頼性を保証するものではありません。

9. 用途の限定

当製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器など）への使用を意図して設計・製造されております。
したがって、極めて高度な信頼性が要求されるような、以下の機器または装置等へのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡下さい。

- ・航空機器
- ・宇宙機器
- ・海底機器
- ・発電所制御機器
- ・医療機器
- ・輸送機器（自動車，列車，船舶等）
- ・交通用信号機器
- ・防災/防犯機器
- ・情報処理機器
- ・その故障や誤動作が身体への損害、人命、財産に危害を及ぼす恐れのある機器
- ・その他の重大な損害の発生にかかわる機器
- ・その他上記機器と同等の機器

⚠ お願い

・本製品は、基板への取り付け状態（パターンの引き方、グランドの取り方等）によって電気的性能が変動する場合があります。ご使用に際しては、御社製品に実装された状態で必ず評価・確認をして下さい。

・当データシートの記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認下さい。

・当データシートには、紙面に都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

お願い
当カタログは、ご参考用であり、正式な製品仕様書ではございませんので、当製品のご注文にあたっては、正式な製品仕様書をご確認願います。